高周波窓冷却水路の腐食

竹内保直、影山達也、齋藤芳男、坂井浩、佐藤皓、徳田登、内藤富士雄 高エネルギー加速器研究機構 〒305-0801 茨城県つくば市大穂 1-1

概要

KEKB 加速器の常伝導高周波加速空洞(ARES)で使用 している、入力結合器及び結合空洞減衰器の高周波窓冷却 水路において、真空リークを伴う激しいエロージョン・コ ロージョンが発生した。調査の結果、アルミナセラミック スを銅スリーブにロウ接する際に使用しているモリブデ ン治具が、銅のエロージョン・コロージョンに大きな影響 を与えていることが分かった。本論文では、実際に起こっ た事例と腐食再現実験の結果に基づいて、この腐食のメカ ニズムと対策について議論する。

1 はじめに

KEKB 加速器の ARES 空洞では、同軸平板型高周波窓を 用いた入力結合器と結合空洞減衰器を用いている[1]。入力 結合器の高周波窓の構造は、図1に示すように、アルミナ セラミックス(厚さ10mm、外径166mm)に薄い銅(厚さ 約 1mm)の同軸管が金ロウで接合されている。金ロウ付は、 約 900~1000℃の真空炉または水素雰囲気炉中で行われる。 アルミナセラミックスと銅の熱膨張率の差により、ロウ接 の際の温度上昇では、セラミックスと外導体のすき間は約 0.8mm 増加する。このため、何も対策しないとロウ切れを 起こしてしまうことになる。そこで、この高周波窓のロウ 接では、熱膨張率の小さいモリブデン線(直径 1mm、約 10 ターン、熱膨張率 5.1×10⁻⁶/K) で外導体の外周を縛り、 すき間管理を行っている。さらに、このモリブデン線は、 次に行われる 2~3 回のロウ接工程の間も残され、接合の 歩留まりを上げることに役立っている。また、内軸管の内 側にも、少量のモリブデン材が用いられている。入力結合 器1台には、最大 500kW(周波数 509MHz)の連続波高周 波電力が透過する。このときの高周波窓付近での損失は、 約 400~700W であり、安定な運転を行うためには、確実 な冷却が必要不可欠である。このため、外軸管の外側と内 軸管の内側に冷却水路が設けられ(図1)、同軸管が変形し ないように、冷却水の圧力は 3kg/cm² (ゲージ圧)以下に 制限されている。そして、この高周波窓では、水路内にロ ウ接時に使用したモリブデン材が残った構造となってい る。結合空洞減衰器の高周波窓も、入力結合器と同様の構 造で制作されている。このような同軸平板型高周波窓は、 TRISTAN 加速器で使用されたクライストロンの出力窓や、 超伝導加速空洞の入力結合器で 10 年以上使用された実績 があり、ARES 空洞の高周波窓の構造と製造法は、これら の前例を参考にして設計されている。

金属の腐食を考える際に用いられる指標として、イオン 化反応の標準電極電位 E^0 (V vs. SHE) が用いられる。銅の 場合、 Cu^{2+} の標準電極電位は 0.337V と比較的高く、貴な金 属として分類され、溶解しにくい金属の一つである。また、 銅の電位-pH 図表によると、銅は水中において H⁺を酸化剤 としては直接腐食しない[2]。一方、Mo³⁺の標準電極電位は -0.20V である。水中では安定領域は狭く、pH の広い範囲 で、イオンや酸化物として溶け出す性質がある[3]。



図1:同軸平板型高周波窓の構造。モリブデン線が冷却 水路内に残っている。

2 冷却水路内の腐食

ARES 空洞では、KEKB トンネル内副通路に設置された 市販のユニットクーラー1台で、入力結合器2台、結合空 洞減衰器2台の高周波窓を冷却している。配管は銅チュー ブ(外径 10mm、長さ約 20m×2 系統)で行われ、負荷内 の流量は3リットル/分である。銅チューブ内の流速は、約 1m/sec であるが、機器内の流速は、SUS チューブ内で約 4m/secに達する製品がある。リザーバタンクが大気にさら されているため、溶存酸素が含まれている。冷却水路内で 接液する金属は、2000 年 8 月までは、Cu、SUS304、SUS316、 Bs (バルブ等)、BC6 (ポンプ)、BC1 (ポンプ)、Mo、Ni (メッキ)であったが、以降は、銅合金製のポンプとバル ブ等をステンレス製に変更して、Cu、SUS304、SUS316、 Moである。ユニットクーラー1台当りの接液するモリブデ ン線の量は、直径 1mm 長さ約 15~20m である。現在、ユニ ットクーラー16 台を ARES 空洞用に使用しているが、1999 年9月運転開始のユニットクーラー4台(#10~#13 号機) の冷却水路内で激しい腐食現象を起こした。

- (1) #1~#9 号機の運転履歴
 - ・1998 年 10 月:船舶エンジン用防錆材(製品名:ブル ークール S)の 5%水溶液(pH=約 7.9)を使用して運 転開始。水質を一定に保つために、ARES 空洞(鉄を 含む)の冷却に使用していた防錆材を使用した。この 水溶液を採用した強力な理由は、特にはなかった。
 - ・1999年9月:水溶液が泡立ち異臭が発生したため、廃 液処理が容易な純水に変更した。

- ・2000年9月:後述の#10~#13号機のトラブルに合わせて、バルブ、ポンプをSUS製に交換し、銅合金材質の部品をすべてSUSに置き換えた。このとき、バルブ(Bs)、ポンプインペラ(BC1)にえぐれや、減肉が確認された。#10~#13号機と比べると、減肉の量はかなり少ない。
- ・2001年1月:後述の#10~#13号機のトラブルに合わせて、#1~#9のユニットクーラー冷却水を、ブルークールS(5%)水溶液にもどして、現在に至る。
- (2) #10~#13 号機の運転履歴
 - ・1999年9月:純水をリザーバに入れて運転開始。
 - ・2000 年 2~6 月:バルブ (Bs) に侵食されたようなエ グレや、穴が発生した。ポンプインペラ (BC1) はか なりの部分が消失した (図 2)。分析の結果インペラ部 からの脱銅が確認された。
 - ・2000 年 9 月:バルブ、ポンプを SUS 製に交換、銅合 金材質の部品をすべて SUS に置き換えた。
 - ・2001年1月:1台のユニットクーラーシステム(#10 号機)において、入力結合器および結合空洞減衰器の それぞれの高周波窓冷却水路内で真空リークを伴う 腐食現象が発生した(図3)。これ以降、#10~#13のユ ニットクーラー冷却水を、ブルークールS(5%)水溶 液に変更して、現在に至る。その後大きな問題は起き ていない。



図2:エロージョン・コロージョンによりかなりの部分が 消失したポンプインペラ(材質:BC1)。



図3:入力結合器高周波窓の内導体冷却水路に起きたエ ロージョン・コロージョン。流れに沿った侵食跡 が見られる(材質:無酸素銅)。

これらの腐食現象は、ポンプインペラや、ユニットクー ラーのバイパスバルブ、高周波窓の冷却水路で流れが曲げ られる場所等に現れており、侵食されたような形状となっている。しかし、通常の水質では起こらない激しい減肉が 発生しており、典型的なエロージョン・コロージョンと考 えられる。

2000 年 2~6 月の銅合金の腐食時の調査で、ポンプ内およ び銅チューブ配管内部全体に付着している白緑色の腐食 生成物と見られる物質が認められた。ポンプ内面に付着し た物質は、元素分析の結果、Mo、Cu、Sn、Pb、Zn等が検 出された。粉末 X線回折では、シャープな回折パターンは 得られなかったが、Cu(MoO₄)₂(OH)₂、PbO、PbMoO₄のパ ターンにほぼ一致した。

2001年1月に真空リークを起こした入力結合器の水路内 にも白緑色の物質の付着が見られた。モリブデン線は 1/2 周毎に減肉して細くなり、所々で切れた状態であった。ま た、外径 10mm の銅チューブ内に一部、孔食の発生が認め られた。

3 腐食の再現実験

KEKB 加速器では、ユニットクーラーを用いた冷却シス テムが他にも数例使用されているが、このような激しい腐 食現象の例はない。高周波窓の冷却が他の冷却システムと 異なる点は、多量のモリブデンが接液していることである。 そこで、モリブデンの有無による水質や銅の腐食現象の差 を確認するために、ビーカー実験と、ユニットクーラー2 台を用いた再現実験を行った。

ビーカー実験

次の 1) ~4) のサンプルを作成して、2001 年 7 月~2003 年 8 月まで観察した。1) 水 (100ml)、2) 水+銅チューブ (外径 10mm、長さ 40mm)、3)水+モリブデン線(外径 1mm、 長さ 400mm)、4) 水+銅チューブ+モリブデン線。水は純 水と水道水の2 種類、モリブデン線は、T 社製、N 社製の 2 種類を用いたため、サンプルは合計 12 個である。



図4:純水、Mo、Cuのビーカー実験。Moの影響でpH が下がる。Cuがあると、pHは4~4.5に落ち着く。

図 4 に、純水を用いた場合の pH の変化を示す。3)の H_2O+Mo の組み合わせでは、pH がすぐに減少し始め、約 3000 時間で、pH3 以下の値に到達した。水の色は、1000 時間を超える頃から薄い青色に変化し、その後、さらに濃い青色になった。4)の $H_2O+Cu+Mo$ の組み合わせでは、 pH が減少するが、100 時間後には pH4~5 でほぼ一定の値 となった。300 時間頃から銅表面に白緑色の小さな結晶が 析出し始め、1000 時間頃には銅の上側表面びっしりと析出 物が付着した状態となった。このとき、水は無色であった。

18000 時間後、銅の表面に析出した白緑色の物質と、ビー カー底に析出堆積した白色の物質が得られた。これらの物 質は粉末 X 線回折の結果、明確なピークが現れ、異なる化 合物であることが分かっており、現在さらに分析を進めて いる。

尚、H₂O+Moの組み合わせで得られた濃い青色の溶液 (pH=2.8)に銅を入れると、数日で銅表面に析出物が現れ、 水の色が透明(pH=4.0)に変化する結果も得られた。

ユニットクーラーを用いた再現実験

2 台のユニットクーラーを用い、1 台には 17m のモリブ デン線を1/2インチ銅チューブ内に収め、10mm φ 銅チュー ブ(長さ20m×2系統)で接続し、純水をためて通水した。 残り一台は銅チューブのみを使用して、Mo の有無による 差を観察した。2001年11月から約1年間通水して、冷却 水の pH、電気伝導度、酸化還元電位(ORP)の測定を行っ た。図5にpHと電気伝導度の測定結果を示す。Mo有りの 場合、pH はビーカー実験の場合と同じように、すぐに減 少しはじめ、1000時間後には pH4~4.5 の値で一定になって いる。ORP は Mo の有無では大きな差がなく、10000 時間 まで、200~300mV で大きな変化はなかった。Mo 有りの流 路では、銅配管内面全体に白緑色の物質が付着していた。 また、1m/sec以上の流速がなかったためか、著しいエロー ジョン・コロージョンは認められなかった。モリブデン線 の接触していた部分には、銅管内面に 0.3mm 程度の線跡を 残した減肉が認められた。モリブデン線は細くなって所々 が切断していた。



図 5: ユニットクーラーを用いた再現実験。Mo 有りの条 件では、冷却水の pH が 4~4.5 に下がる。

4 考察

腐食の再現実験の結果、Moによる大きな影響は、pHの 低下(pH4-4.5)と銅表面での析出物であることが分かっ た。銅表面は、溶存酸素があり、pH が低く、流速が大き いという実際の水路の条件では、その酸化膜が不安定とな り、エロージョン・コロージョンの起こる可能性が高い [2][4]。このようなメカニズムが働いているとすると、ブル ークールS(5%)水溶液で改善された理由は、pHを8近 くに上げたことで説明できる。一方、銅表面の析出物は、 現在行っている化学分析で明確になると予想されるが、銅 と反応してできた物質のように見える。したがって、この 反応がエロージョン・コロージョンの原因となっている可 能性も捨て切れない。析出反応が主な原因であると考える と、ブルークールS(5%)水溶液で改善された理由を説明 するためには、ブルークールS(5%)水溶液中でのMo+Cu 反応をビーカーで実験する等、さらに調査が必要である。 いずれにせよ、この腐食現象の原因は、今後解明していか なければならない。

このような腐食現象を起こさないための対策として、現 在はブルークールS(5%)水溶液の使用でしのいでいるが、 一般的には次のような方法が考えられる。1) Mo に代わ るロウ接治具(腐食問題を起こさない物質)を見つけるこ と。多段ロウ付で使用できる良い材料はないだろうか。2) Mo を使用するが、接液させない方法。(a) 空冷、伝導に よる間接冷却。(J-PARC の SDTL 用入力結合器高周波窓の 冷却は、本件の腐食現象の調査途中結果によって、水冷か ら伝導による間接冷却に設計変更された。平均高周波電力 が小さい機器には容易な方法である。)(b) メッキやエポ キシ樹脂等で Mo の表面を覆う。3) 銅用のインヒビター BTA の添加を試みる。4) 流速を下げた冷却水路の設計。5) 溶存酸素の除去。

このような激しい腐食現象がARES空洞の冷却水系に起きたのは、接液しているモリブデンの量が、他の高周波窓の冷却水系に比べて、特に多いためと考えられる。

5 結論

KEKB 加速器の ARES 空洞で使用している、入力結合器 及び結合空洞減衰器の高周波窓冷却水路において、真空リ ークを伴う激しいエロージョン・コロージョンが発生した。 再現実験の結果、水路に接液しているモリブデン治具によ り、冷却水の pH の低下と銅表面での析出物発生を引き起 こすことが分かった。そして、これらが銅の腐食現象に影 響を与えていると思われる。さらに原因の究明が必要であ る。

6 謝辞

日立電線(株)の尾崎敏範氏、(有) コロージョン・テ ックの藤井哲雄氏には、本件の腐食の調査分析に協力して いただき、また、金属や腐食の専門の立場から有益な指導、 助言をいただきました。KEKの平雅文氏には、化学分析で 協力していただきました。深く感謝致します。

参考文献

- F. Naito, *et al.*, "The Input Coupler for the KEKB ARES Cavity", Proc. of APAC 98, 1998, (KEK Preprint 98-44, May 1998).
- [2] 腐食防食協会編,「材料環境学入門」, 丸善(株) 1993.
- [3] M. Pourbaix, "Atlas of Electrochemical Equilibria in Aqueous Solution", National Association of Corrosion Engineers, Houston, TX, 1974, Chapter 4 Section 10.2.
- [4] 藤井哲雄,「初歩から学ぶ防錆の科学」,工業調査会, 2001.